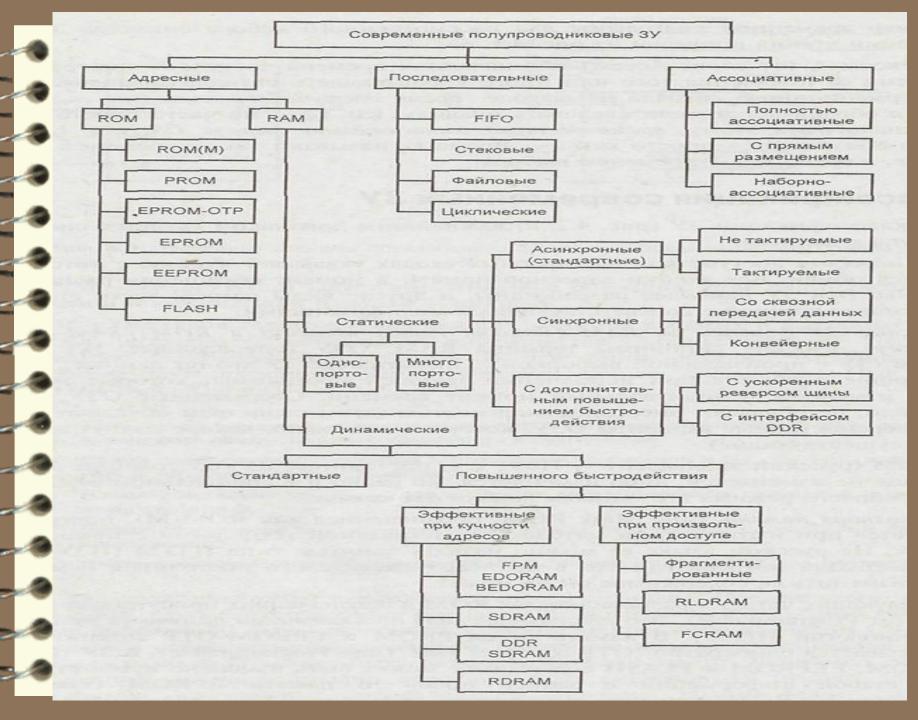


- Учебная дисциплина
- ■Вычислительные средства АСОИУ
- **(часть11)**
- Тема: Запоминающие устройства

Классификация запоминающих устройств

Важнейшим признаком классификации ЗУ является способ доступа к данным.



Адресные ЗУ

 ■ Адресные ЗУ делятся на RAM (Random) Access Memory) u ROM (Read-Only Memory). Русские синонимы термина RAM: ОЗУ (оперативные ЗУ) или ЗУПВ (ЗУ с произвольной выборкой). Оперативные ЗУ хранят данные, участвующие в обмене при выполнении текущей программы, которые могут быть изменены в произвольный момент времени.

Постоянная память типа Mask ROM, обозначенная как ROM(М), программируется при изготовлении методами интегральной технологии с помощью масок. На русском языке ее можно назвать памятью типа ПЗУМ (ПЗУ масочные). Для потребителя это в полном смысле слова постоянная память, т.к. изменить ее содержимое он не может.

В следующих четырех разновидностях ROM в обозначениях присутствует буква P (от Programmable). Это программируемая пользователем память (в русской терминологии ППЗУ). В память типов PROM и EPROM-ОТР содержимое записывается однократно (ОТР – One Time Programmable). В ЗУ типов EPROM, EEPROM и FLASH содержимое может быть изменено путем стирания старой информации и записи новой. В памяти EPROM (Erasable Programmable ROM) стирание выполняется облучением кристалла ультрафиолетовыми (УФ) лучами, ее русское название РПЗУ-УФ (репрограммируемое ПЗУ с УФ-стиранием).

B EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM) стирание производится электрическими сигналами (ЭС), ее русское название РПЗУ-ЭС (репрограммируемое ПЗУ с электрическим стиранием) или ЭСППЗУ (электрически стираемое программируемое ПЗУ). Запись данных в EPROM, EEPROM и FLASH производится электрическими сигналами.

Программирование PROM, EPROM и EEPROM производится в обычных лабораторных условиях. Для ЗУ типов PROM и EPROM это делается с помощью программаторов. Для EEPROM возможно также использование специальных режимов для программирования без изъятия микросхемы из устройства, в котором она используется. Запоминающие элементы памяти типа FLASH подобны применяемым в EPROM и EEPROM, но эта память имеет структурные и технологические особенности, позволяющие выделить ее в отдельный вид.

■ RAM делятся на статические и динамические. В статических RAM запоминающими элементами являются триггеры, сохраняющие свое состояние, пока схема находится под питанием и нет новой записи данных.

В динамических RAM данные хранятся в виде зарядов конденсаторов, образуемых элементами МОП-структур. Саморазряд конденсаторов ведет к разрушению данных, поэтому они должны периодически (каждые несколько миллисекунд) регенерироваться, что усложняет эксплуатацию ЗУ. Плотность упаковки элементов динамической памяти в несколько раз превышает плотность упаковки, достижимую в статических RAM. Динамические ЗУ имеют высокую информационную емкость.

Статические ОЗУ в английской и международной терминологии называются SRAM (Static RAM), а динамические – DRAM (Dynamic RAM).

Статические ОЗУ делятся на асинхронные и синхронные. Асинхронные ОЗУ названы также стандартными, т.к. до недавнего времени они были практически единственными представителями статических микросхем памяти. В асинхронных ЗУ после произвольного по времени обращения к памяти до выдачи данных проходит определенное время, которое является параметром самой памяти, не связанным с параметрами системы синхронизации процессора.

Асинхронные статические ОЗУ можно разделить на нетактируемые и тактируемые. В нетактируемых сигналы управления могут задаваться как импульсами, так и уровнями. В тактируемых ЗУ некоторые сигналы обязательно должны быть импульсными.

В синхронных ОЗУ длительности этапов работы памяти жестко связаны с синхросигналами системы, и это позволяет исключить неоправданные потери времени при обмене данными между памятью и процессором, а также организовать конвейерную обработку данных. Таким образом, синхронность памяти является средством повышения ее быстродействия. Это важный способ повышения быстродействия, применяемый как в статических, так и в динамических микросхемах памяти.

Статические ОЗУ выполняются как однопортовые (обычные) и многопортовые. Многопортовые ЗУ специализированы для определенных применений. В них возможны одновременные обращения более чем к одной ячейке, например, в двупортовых ЗУ возможно считывание информации из одной ячейки и одновременная запись в другую.

Динамические ЗУ характеризуются наибольшей информационной емкостью и невысокой стоимостью, поэтому именно они используются как основная память ЭВМ. Базовая структура динамических ЗУ названа стандартной. Поскольку желательно получить от основной памяти ЭВМ максимально возможное быстродействие, разработаны многочисленные способы его повышения.

Статические ЗУ в 4–5 раз дороже динамических и приблизительно во столько же раз меньше по максимально достижимой информационной емкости. Их достоинством является высокое быстродействие, а типичной областью использования - схемы кэш-памяти, буферы FIFO и LIFO, память данных небольшой емкости для микроконтроллеров, быстродействующих коммуникационных устройств.

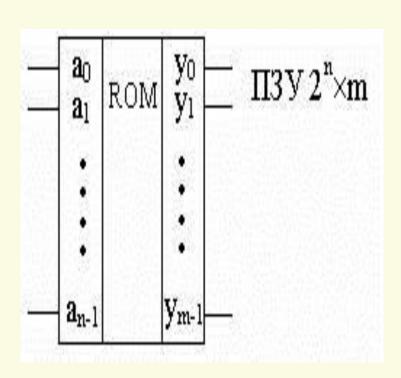
- В ЗУ с последовательным доступом записываемые данные образуют некоторую очередь. Считывание происходит из очереди слово за словом либо в порядке записи, либо в обратном порядке. Моделью такого ЗУ является последовательная цепочка запоминающих элементов, в которой данные передаются между соседними элементами.
- Прямой порядок считывания имеет место в буферах FIFO с дисциплиной «первый пришел – первый вышел» (First In − First Out), а также в файловых и циклических ЗУ.

Считывание в обратном порядке свойственно стековым ЗУ, для которых реализуется дисциплина «последний пришел − первый вышел». Такие ЗУ называют буферами LIFO (Last In − First Out).

Ассоциативный доступ реализует поиск информации по некоторому признаку, а не по ее расположению в памяти (адресу или месту в очереди). В наиболее полной версии все хранимые в памяти слова одновременно проверяются на соответствие признаку, например на совпадение определенных полей слов (тегов) с признаком, задаваемым входным словом (теговым адресом). На выход выдаются слова, удовлетворяющие признаку.

Постоянные запоминающие устройства (ПЗУ)

ПЗУ представляет собой чисто комбинационную схему, имеющую п адресных входов и т выходов.

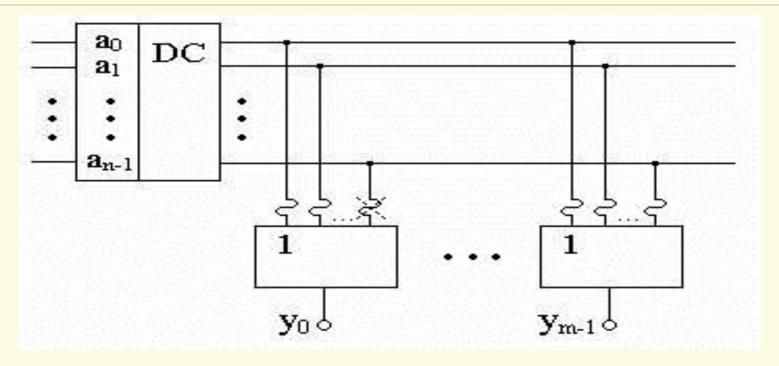




Масочные ПЗУ

Структура постоянной памяти образуется при её изготовлении и более перепрограммированию не подлежит.

Однократнопрограммируемые ПЗУ



Однократнопрограммируемые ПЗУ

- Работа схемы: если все плавкие перемычки целы, то при выборе любого адреса на входы всех дизъюнкторов будет поступать хотя бы по одной единице, поэтому у0 = y1=···= ym-1=1.
- Для занесения в схему какой-либо информации некоторые перемычки пережигаются (ПЗУ с прожиганием), тогда на некоторых дизъюнкторах на все входы поступают "0" и на выход подается "0".

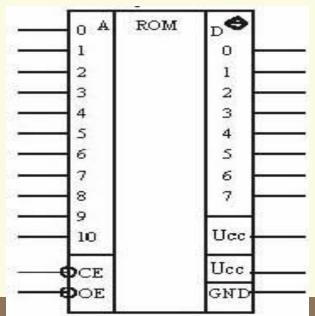
Программируемые ПЗУ

- ППЗУ выпускаются заводом-изготовителем в "чистом виде", т.е. по всем адресам записаны"0". Программирование ППЗУ осуществляется пользователем ППЗУ на специальной установке, называемой программатором.
- В ППЗУ можно записать (его программировать) информацию только один раз.
- Изменить записанную информацию или исправить ее нельзя.
- ППЗУ нашли широкое применение в ЭВМ для хранения запускающих программ. Они обладают большим быстродействием, чем репрограммируемые ПЗУ

Перепрограммируемые ПЗУ

- Репрограммируемые ПЗУ позволяют, при необходимости, перепрограммировать ПЗУ, т.е. стереть ранее записанную информацию и записать новую.
- По способу стирания ранее записанной информации РПЗУ бывают с ультрафиолетовым (ультрафиолетовыми лучами) и электрическим стиранием. РПЗУ позволяют десятки (некоторые до 1000) раз перепрограммировать и сохранять записанную информацию десятки и сотни тысяч часов. Быстродействие РПЗУ несколько хуже быстродействия ППЗУ.

На функциональных и принципиальных схемах РПЗУ с ультрафиолетовым стиранием изображается так, как показано



А - адресные входы; D — информационные выходы. Uce – вход подачи напряжения записи (в режиме хранения на этот вход подается Ucc); Ucc - вывод для подачи напряжения питания. СЕ и ОЕ -входы управления состоянием выводов, если CE=OE=1, входы D имеют высокоимпедансное состояние. При CE=OE=0 вывод информации разрешен.

Микросхема РПЗУ К573РФ2 (РФ5) имеет одиннадцатиразрядный дешифратор, выходы которого соединены с восьмиразрядной матрицей М2. В процессе записи выходные элементы РПЗУ находятся в режиме приема информации через выводы D0 . . . D7 (на входе "ОЕ" уровень "1"). В режиме считывания записанной информации выводы "Uce" и "Ucc" объединяются, и на них подается напряжение питания +5В.

ПЗУ со стиранием информации ультрафиолетовым излучением в настоящее время наиболее широко используются в микропроцессорных системах. В БИС таких ПЗУ каждый бит хранимой информации отображается состоянием соответствующего МОПтранзистора с плавающим затвором (у него нет наружного вывода для подключения).

Затворы транзисторов при программировании «1» заряжаются лавинной инжекцией, т.е. обратимым пробоем изолирующего слоя, окружающего затвор под действием электрического импульса напряжением 18 – 26 В. Заряд, накопленный в затворе, может сохраняться очень долго из-за высокого качества изолирующего слоя. Так, например, для ППЗУ серии К573 гарантируется сохранение информации не менее 15 – 25 тысяч часов во включенном состоянии и до 100 тысяч часов (более 10 лет) — в выключенном.

Флэш-память (Flash-Memory) по типу запоминающих элементов и основным принципам работы подобна памяти типа E2PROM однако ряд архитектурных и структурных особенностей позволяют выделить ее в отдельный класс. Разработка Флэш-памяти считается кульминацией десятилетнего развития схемотехники памяти с электрическим стиранием информации.

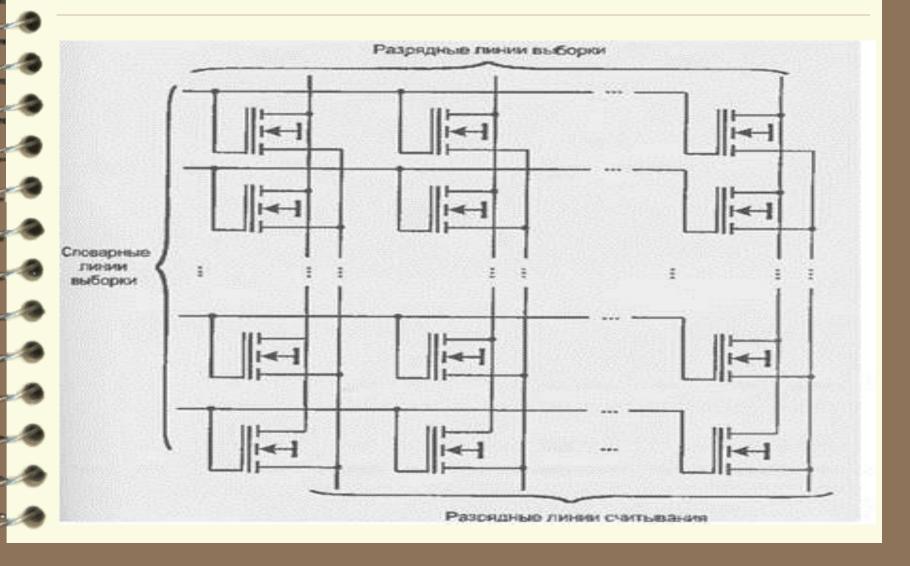
В схемах Флэш-памяти не предусмотрено стирание отдельных слов, стирание информации осуществляется либо для всей памяти одновременно, либо для достаточно больших блоков. Понятно, что это позволяет упростить схемы ЗУ, т. е. способствует достижению высокого уровня интеграции и быстродействия при снижении стоимости. Технологически схемы Флэш-памяти выполняются с высоким качеством и обладают очень хорошими параметрами.

- Термин Flash по одной из версий связан с характерной особенностью этого вида памяти возможностью одновременного стирания всего ее объема Согласно этой версии ещё до появления Флэш-памяти при хранении секретных данных использовались устройства, которые при попытках несанкционированного доступа к ним автоматически стирали хранимую информацию и назывались устройствами типа Flash
- (вспышка, мгновение). Это название перешло и к памяти, обладавшей свойством быстрого стирания всего массива данных одним сигналом.

Одновременное стирание всей информации ЗУ реализуется наиболее просто, но имеет тот недостаток, что даже замена одного слова в ЗУ требует стирания и новой записи для всего ЗУ в целом. Для многих применений это неудобно. Поэтому наряду со схемами с одновременным стиранием всего содержимого имеются схемы с блочной структурой, в которых весь массив памяти делится на блоки, стираемые независимо друг от друга. Объем таких блоков сильно разнится: от 256 байт до 128 Кбайт.

По Среди устройств с блочным стиранием выделяют схемы со специализированными блоками (несимметричные блочные структуры). По имени так называемых Воот-блоков, в которых информация надежно защищена аппаратными средствами от случайного стирания, эти ЗУ называют Boot Block Flash Metory. Воот блоки хранят программы инициализации системы, позволяющие ввести ее в рабочее состояние после включения питания.

- Микросхемы для замены жестких магнитных дисков (Flash-File Metory) содержат более развитые средства перезаписи информации и имеют идентичные блоки (симметричные блочные структуры).
- Одним из элементов структуры Флэш-памяти является накопитель (матрица запоминающих элементов). В схемотехнике накопителей развиваются два направления: на основе ячеек типа ИЛИ-НЕ (и на основе ячеек типа И-НЕ



Накопители на основе ячеек ИЛИ-НЕ (с параллельным включением ЛИЗ-МОПтранзисторов с двойным затвором) обеспечивают быстрый доступ к словам при произвольной выборке. Они приемлемы для разных применений, но наиболее бесспорным считается их применение в памяти для хранении редко обновляемых данных. При этом возникает полезная преемственность с применявшимися ранее КОМ и ЕРКОМ, сохраняются типичные сигналы управления, обеспечивающие чтение с произвольной выборкой. Структура матрицы накопителя показана на рисунке 4.8.

Каждый столбец представляет собою совокупность параллельно соединенных транзисторов Разрядные линии выборки находятся под высоким потенциалом. Все транзисторы невыбранных строк заперты. В выбранной строке открываются и передают высокий уровень напряжения на разрядные линии считывания те транзисторы, в плавающих затворах которых отсутствует заряд электронов. и, следовательно, пороговое напряжение транзистора имеет нормальное (не повышенное) значение.

- Накопители на основе ячеек ИЛИ-НЕ широко используются фирмой Intel. Имеются мнения о конкурентоспособности этих накопителей и в применениях, связанных с заменой жестких магнитных дисков Флэш-памятью.
- Структуры с ячейками И-НЕ более компактны, но не обеспечивают режима произвольного доступа и практически используются только в схемах замены магнитных дисков. В схемах на этих ячейках сам накопитель компактнее, но увеличивается количество логических элементов обрамления накопителя.

Флэш-память с адресным доступом, ориентированная на хранение не слишком часто изменяемой информации, может иметь одновременное стирание всей информации (архитектура Bulk Erase) или блочное стирание (архитектура Boot Block Flash Метогу).

Имея преемственность с ЗУ типов E2PROM и EPROM, разработанными ранее, схемы Флэшпамяти предпочтительнее E2PROM по информационной емкости и стоимости в применениях, гяе не требуется индивидуальное стирание слов, а в сравнении с EPROM обладают тем преимуществом, что не требуют специальных условий и аппаратуры для стирания данных, которое к тому же происходит гораздо быстрее.

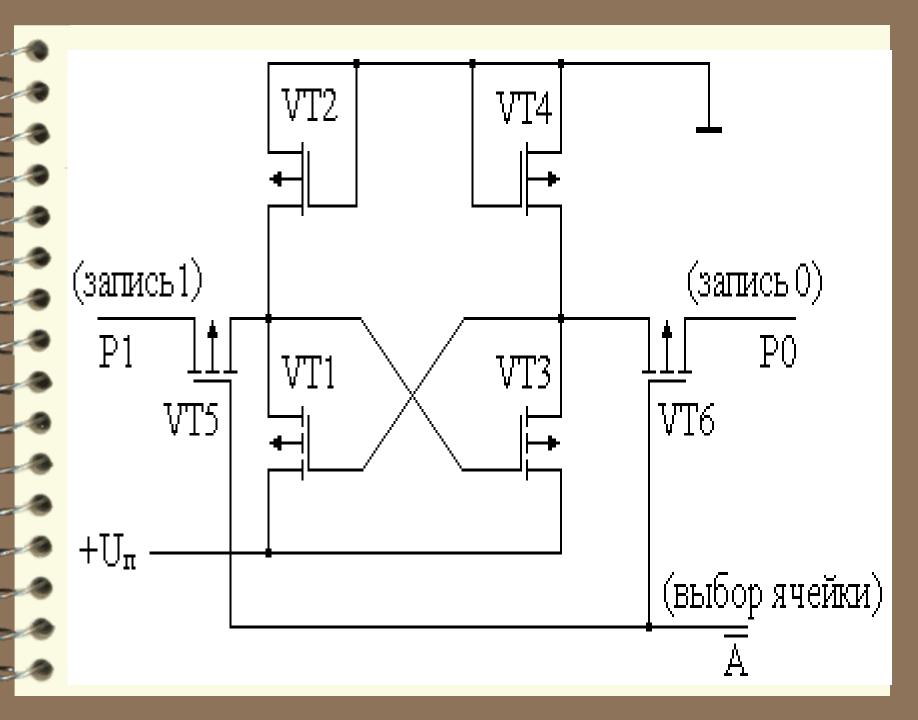
ПЗУ с электрическим стиранием

Они позволяют производить как запись, так и стирание (или перезапись) информации с помощью электрических сигналов. Для построения таких ППЗУ применяются структуры с лавинной инжекцией заряда, аналогичные тем, на которых строятся ППЗУ с УФ стиранием, но с дополнительными управляющими затворами, размещаемыми над плавающими затворами.

ПЗУ с электрическим стиранием

- Подача напряжения на управляющий затвор приводит к рассасыванию заряда за счет туннелирования носителей сквозь изолирующий слой и стиранию информации. По этой технологии изготовляют микросхемы К573РР2.
- Достоинства ППЗУ с электрическим стиранием: высокая скорость перезаписи информации и значительное допустимое число циклов перезаписи не менее 10000.

- Основой ячейки памяти в ЗУ статического типа является триггер.
- оптимальным является использование полевых транзисторов. На след. слайде представлен триггер на МОПтранзисторах с индуцируемым рканалом.



- Для отпирания такого транзистора напряжение на его затворе относительно истока должно быть меньше нуля: *Uзu*<0.
- Пусть в исходном состоянии транзистор VT3 открыт, а VT1 закрыт (состояние хранения нуля). Транзисторы VT2 и VT4 выполняют роль резисторов, поэтому на стоке транзистора VT3 будет потенциал напряжения питания +Un, а на стоке транзистора VT1 нулевой потенциал.

Транзисторы VT5 и VT6 осуществляют запись и считывание информации. В режиме хранения данных напряжения на разрядных линиях P0 и P1 равны нулю, а на линии потенциал равен напряжению питания схемы +Uπ. При этом напряжение стока-истока Ucu. VT5 на транзисторе VT5 равно нулю, Uзu. VT5>0 и транзистор VT5 закрыт.

Напряжение *Uзи.VT*6 транзистора *VT*6 равно нулю и он также закрыт.

🗐 Для установления триггера в единичное состояние (запись единицы) на линию подается нулевой потенциал, а на разрядную линию \dot{P} 1 потенциал равный $+U\pi$. При этом транзистор VT5 будет включен инверсно, т.е. истоком становится вывод, подсоединенный к разрядной линии *P*1. Напряжение затвор-исток инверсно включенного транзистора *VT*5 становится меньше нуля *Uзи.VT*5<0 и транзистор *VT*5 открывается.

🗐 . Положительный сигнал поступает на затвор транзистора VT3, при этом *Uзи.VT*3 становится равным нулю, и транзистор VT3 закрывается. В результате на затвор транзистора *VT*1 поступает нулевой потенциал. *Uзи.VT*1 этого транзистора становится отрицательным и транзистор VT1 открывается, на его стоке устанавливается положительное напряжение, что соответствует единичному состоянию триггера.

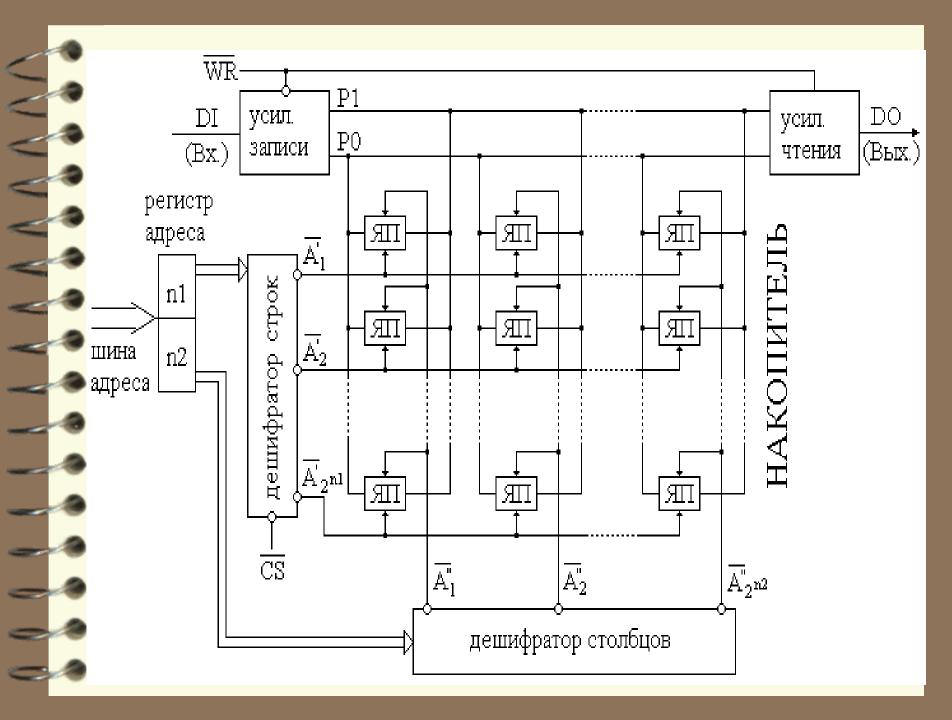
- Папряжение на стоке *VT*3 становится равным нулю.
- Для записи нуля необходимо при нулевом напряжении на линии подать напряжение +*Uп* на разрядную линию *P*0, при этом через открытый транзистор *VT*6 положительное напряжение, попадая на затвор транзистора *VT*1, запирает его, что приводит к открыванию транзистора *VT*3.

- На стоке транзистора VT1 установится нулевой потенциал, а на стоке транзистора VT3 – потенциал напряжения питания.
- Для считывания информации предварительно записанной в триггер необходимо подать нулевой потенциал только на линию . При этом, если был открыт транзистор VT1 (единичное состояние), то отрицательным напряжением Usu. VT5 будет открыт транзистор VT5 и через него высокий потенциал поступит в разрядную линию P1.

Если триггер находится в состоянии нуля, то откроется транзистор VT6 и высокий потенциал поступит в разрядную линию P0.

На рис. приведена типичная структура микросхемы ОЗУ статического типа. Информация хранится в накопителе. Накопитель представляет собой матрицу, составленную из ячеек памяти рассмотренных выше. Для поиска требуемой ячейки памяти указываются строка и столбец, соответствующие положению ячейки памяти в накопителе.

■Адрес ячейки памяти в виде двоичного числа принимается по шине адреса в регистр адреса. Число разрядов адреса связано с емкостью накопителя. Число строк и столбцов накопителя выбираются равными целой степени двух.



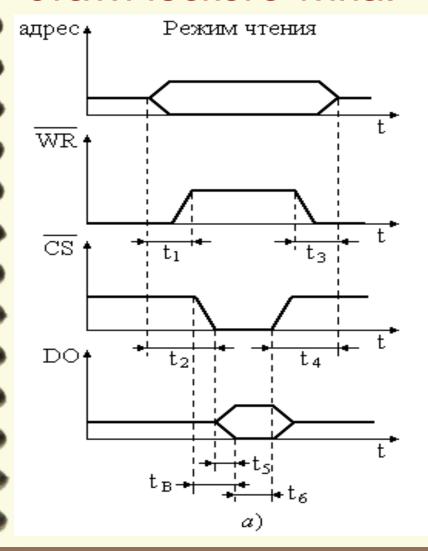
Разряды регистра адреса делятся на две группы. Одна группа в *п*1 разрядов определяет двоичный номер строки, в которой расположена ячейка памяти, другая группа в *n*2 разрядов определяет двоичный номер столбца, в котором находится ячейка памяти.

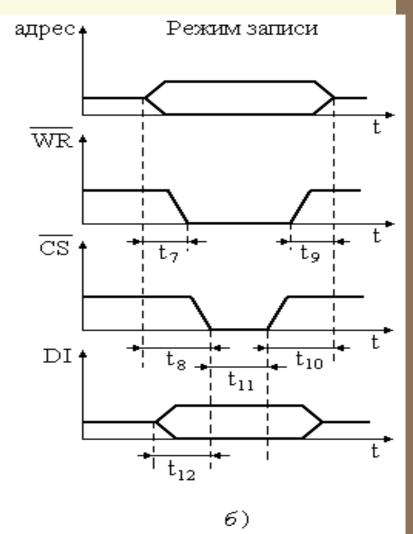
Каждая группа разрядов адреса подается на соответствующий дешифратор строк или столбцов. При этом каждый из дешифраторов создает на одной из своих выходных цепей уровень логического нуля. На остальных выходах устанавливается уровень логической единицы.

Ячейка памяти, оказавшаяся под воздействием двух логических нулей на соответствующих линиях и одновременно, является выбранной. Этому соответствует подача логического нуля на линию триггера ячейки памяти рассмотренной выше.

В режиме чтения содержимое ячейки памяти выдается на усилитель чтения и с него на выход микросхемы DO. При этом сигнал записи должен иметь пассивный единичный уровень. Режим записи устанавливается подачей активного нулевого уровня сигнала на вход записи. Открывается усилитель записи и бит информации с входа данных *D I* поступает в выбранную ячейку памяти для запоминания, при этом усилитель чтения закрывается и данные на выход *DO*схемы не поступают.

Указанные процессы происходят, если на входе выбора микросхемы действует активный уровень логического нуля. При уровне логической единицы на этом входе на всех выходах дешифратора строк устанавливается уровень логической единицы, и ЗУ оказывается в режиме хранения.





Первым как в режиме записи, так и в режиме чтения, на шину адреса должен выставляться адрес активизируемой ячейки памяти. Снимается адрес с шины после того, как запись в ячейку или чтение из ячейки завершено. Один из управляющих сигналов записи или выбора микросхемы или оба должны устанавливаться в активное состояние после установки адреса (интервалы времени t1, t2 и t7, t8) и сниматься до снятия адреса (интервалы времени t3, t4 и t9, t10).

В случае пассивного уровня сигнала отключается соответствующий буферный усилитель чтения или записи в каждом из своих режимах. В случае же пассивного уровня сигнала вырабатывается единичный уровень сигнала на линии ячейки памяти, благодаря чему она отключается от линий *P*0 и *P*1 и хранит записанную информацию.

Первым определяется режим работы памяти, т.е. подается сигнал . Управление выводами *DI* и *DO* осуществляется сигналом , который подается внутри временного интервала действия сигнала .

Считывание информации из микросхемы памяти возможно только в интервал времени t6, когда завершился процесс формирования данных на выходе DO (интервал времени t5), и пока не снят сигнал выбора микросхемы. При этом время выборки *te* характеризуется временным интервалом с момента выставления сигнала и до момента формирования информации на выходе DO.

В режиме записи сигнал должен выставляться только тогда, когда записываемые данные готовы и поступили на вход DI (временной интервал t11). Аналогично сами данные для записи должны быть подготовлены к моменту, когда выработается активный уровень сигнала (временной интервал t12), и удержаны до окончания действия этого сигнала.

Достоинства и недостатки статической памяти.

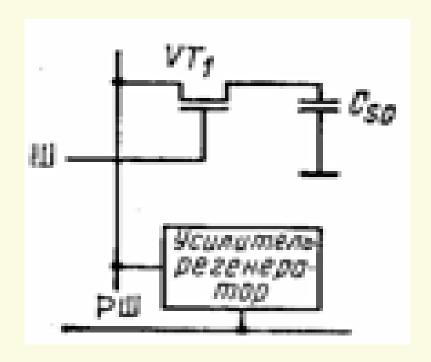
- 🗐 Достоинства:
- 🗐 высокая скорость работы;
- при нет необходимости регенерации ячеек.
- **П** Недостатки:
- 🗐 высокая цена;
- 🗐 низкая плотность упаковки;
- 🗐 небольшой объем;
- 🗐 высокое энергопотребление.

Динамические ОЗУ

Информация в таком элементе хранится в виде заряда на запоминающем конденсаторе, обкладками которого являются области стока МОП-транзистора и подложки. Запись и считывание ннформаини производятся путем открывания транзистора по затвору и подключения тем самым заноминаюшей емкости к схеме усилителя-регенератора.

Динамические ОЗУ

В них запоминающий элемент содержит только один транзистор.



Динамические ОЗУ

Последний, по существу является триггерным элементом ,который В зависимости от предварительной подготовки или принимает (считывает) информацию из емкостной запоминающей ячейки, устанавливаясь при этом в состояние 0 пли 1,или, наоборот, в режиме записи соответствующим образом заряжает ячейку, будучи предварительно установленным в 0 или 1

- В режиме чтения триггер усилителя регенератора в начале специальным управляющим сигналом устанавливается в неустойчивое равновесное состояние, из которого при подключении к нему запоминающей емкости
- он переключается в 0 или I.

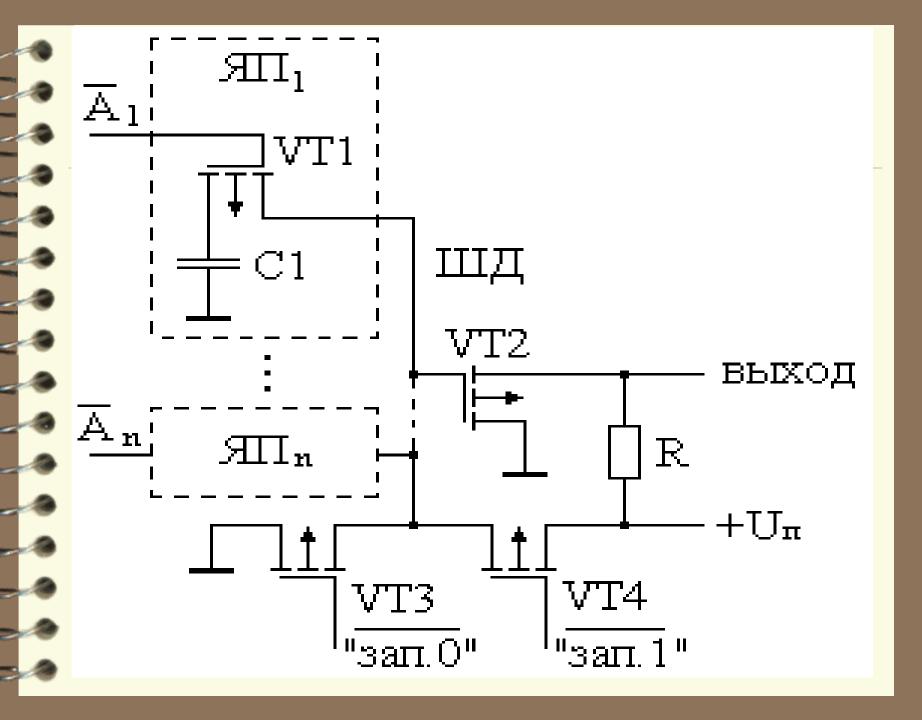
При этом в начале он потребляет часть заряда, а затем при установке в устойчивое состояние возвращает его ячейке, осуществляя таким образом регенерацию ее состояния.

В режиме хранения информации необходимо периодически производить регенерацию для компенсации естественных утечек заряда. Максимальный период цикла регенерации для каждой из ячеек обычно составляет 1 — 2 мс.

Накопитель двухкоордииатпого ЗУ состоит из нескольких матриц (Рисунок 4.6), количество которых определяется числом разрядов записываемого слова. Запоминающие элементы(3Э) одной матрицы расположены на пересечении адресных шин Х строк и Ү столбцов, имеют одну общую для всех элементов разрядную шину.

В 3Э одной матрицы записываются одноименные разряды всех слов, а каждое слово — в идентично расположенные запоминающие элементы 3Эі, всех матриц, составляющие ячейку памяти. Таким образом, в двухкоординатное четырехматричное ЗУ, матрицы которого содержат по 16 запоминающих элементов можно записать 16 четырехразрядных СЛОВ.

Схема ячейки памяти ЯП динамического ЗУ на одном МОП-транзисторе с индуцируемым р-каналом представлена на рис. 6.6 (выделена пунктирной линией). На схеме также показаны общие элементы для *n*ячеек одного столбца.



Пакопительный конденсатор С1 имеет МДП-структуру и изготавливается в едином технологическом цикле. Величина его емкости составляет сотые доли пикоФарад. Конденсатор С1 хранит информационный заряд. Транзистор *VT*1 выполняет роль переключателя, передающего заряд конденсатора в разрядную шину данных ШД при считывании, либо заряжающего конденсатор при записи.

В режиме хранения на адресной линии должен присутствовать потенциал логической единицы, под действием которого транзистор VT1 будет закрыт (*UзuVT*1?0) и конденсатор *C*1 отключен от шины данных ШД. Включение конденсатора в шину данных осуществляется логическим нулем на линии . При этом на транзистор VT1подается напряжение *Uзи. VT*1<0, что приводит к его открыванию.

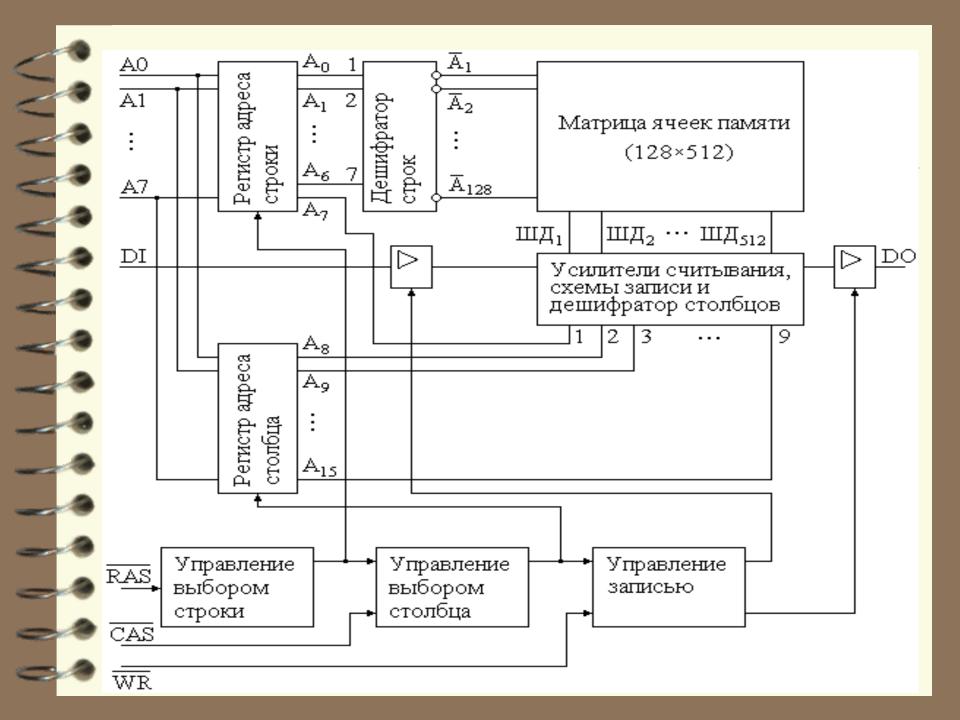
🗐 Поскольку шина данных ШД объединяет все ячейки памяти данного столбца, то она характеризуется большой длиной и ее собственная емкость имеет существенное значение. Поэтому при открывании транзистора *VT*1 потенциал шины данных изменяется незначительно.

Чтобы установившийся потенциал на ШД однозначно идентифицировать с уровнем напряжения логического нуля или логической единицы, используется усилитель на базе транзистора *VT*2 и резистора R. Непосредственно перед считыванием емкость шины данных подзаряжают подключением ее к источнику питания через транзистор VT4.

При считывании информации происходит перераспределение заряда конденсатора и заряда шины данных, в результате чего информация, хранимая на конденсаторе С1, разрушается. Поэтому в цикле считывания необходимо произвести восстановление (регенерацию) заряда конденсатора.

Для этих целей, а также для записи в ячейку памяти новых значений, используются транзисторы VT3 и VT4, которые подключают шину данных либо к источнику питания, либо к нулевому общему потенциалу. Для записи в ячейку памяти логической единицы необходимо открыть транзистор VT4 нулевым значением управляющего сигнала «» и подключить к шине данных источник питания.

Для записи логического нуля необходимо нулевым потенциалом на входе «» открыть транзистор VT3. Одновременная подача логических нулей на входы «» и «» не допускается, так как это вызовет короткое замыкание источника питания на общий провод заземления.



Ввод и вывод осуществляется раздельно, для чего предусмотрена пара выводов DI (вход) и DO (выход). Для ввода адреса имеется восемь контактов А0 — A7. Адресация к 64к ячейкам памяти осуществляется шестнадцатиразрядными адресами А0 — А15. Причем сначала на входы А0-А7 подаются восемь младших разрядов A0 – A7 адреса, а затем – восемь старших разрядов А8 – А15.

Восемь младших разрядов адреса фиксируются в регистре адреса строки подачей сигнала (сигнал выборки строки). Восемь старших разрядов адреса фиксируются в регистре адреса столбца подачей сигнала (сигнал выборки столбца).

Дешифратором строк вырабатывается адресный сигнал выборки ячеек памяти *i*-ой строки, т.е. выбирается одна из 128 строк. Обращение к строке вызывает подключение 512 ячеек памяти через соответствующие разрядные шины данныхШД этой строки к усилителям считывания (по одному на столбец). При этом автоматически происходит подзаряд запоминающих конденсаторов всех ячеек памяти выбранной строки до исходного уровня за счет передачи усиленного сигнала по цепи обратной связи.

Этот процесс называется регенерацией памяти. Дешифратор столбцов выбирает один из 512 усилителей считывания. Бит, выбранный в режиме считывания, выдается на линию DO. Если одновременно с сигналом при предварительно установленном сигнале действует сигнал записи, то бит с входа DI будет записан в выбранную ячейку памяти, при этом выход DO микросхемы остается в отключенном состоянии в течение всего цикла записи.

■Заряд конденсатора динамического ОЗУ со временем уменьшается вследствие утечки, поэтому для сохранения содержимого памяти процесс регенерации каждой ячейки памяти должен производится через определенное время.

🗐 Следовательно, для предотвращения разряда запоминающих конденсаторов необходимо обращаться к каждой строке матрицы через определенное время. При обычном режиме работы ОЗУ это условие не соблюдается, так как обращение к одним ячейкам происходит часто, а к другим очень редко. Поэтому необходим специальный блок, ответственный за регенерацию памяти.

 Регенерацию необходимо проводить и в те моменты времени, когда ОЗУ используется устройствами, приостанавливая на время регенерации взаимодействие ОЗУ с этими устройствами, т.е. путем перевода этих устройств в режим ожидания.

Например, операции чтения и записи выполняются дважды за один такт - по переднему и заднему фронтам тактового импульса. Фирмой Mitsubishi предложена концепция встраивания в микросхемы динамической памяти статической кэшпамяти небольшого объема (Cashed DRAM), в которой хранятся наиболее часто запрашиваемые данные.